

2023年12月8日

各 位



株式会社日本投資ファンド

株式会社ファーンレスとの資本提携について

この度、株式会社日本投資ファンド（以下、「当社」）が管理運営する日本投資ファンド第1号投資事業有限責任組合^{※1}（以下、「本ファンド」）が、株式会社ファーンレス（本社：東京都杉並区、代表取締役：伊澤進祐、以下「ファーンレス社」という。）と資本提携を致しましたのでお知らせいたします。

ファーンレス社は、半導体パッケージ基板製造に用いられる加熱乾燥炉や塗布機等の装置メーカーです。当該製造工程における装置の分野ではニッチトップメーカーであり、これまでの多くの実績により培われた信頼や対応力から、日本国内の大手基板メーカーのみならず、韓国の手メーカーを含む厚い顧客基盤を構築しています。

今般、経営管理の高度化及び生産性の向上等を図ることにより、更なる成長を実現すべく、当社との資本提携に至りました。

当社は、当社株主である日本 M&A センターグループ及び株式会社日本政策投資銀行や、本ファンドの出資者である地方銀行等と連携し、各種経営基盤強化、販路拡大等により、ファーンレス社の成長発展に努めてまいります。

※1 日本投資ファンド第1号投資事業有限責任組合：株式会社日本 M&A センターホールディングスと株式会社日本政策投資銀行との合弁である株式会社日本投資ファンドが管理運営するファンドです。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社日本投資ファンド 貝瀬 TEL：03-5218-6071